科学研究**費**助成事業

亚成 20 年 6 日 22 日祖左

研究成果報告書

機関番号: 13302
研究種目:挑戦的萌芽研究
研究期間: 2015 ~ 2017
課題番号: 15K13348
研究課題名(和文)狭ギャップ半導体における低次元鏡像電荷効果に基づく中赤外領域励起子制御
研究課題名(英文)Mid-infrared exciton control based on low-dimensional image charge effects in narrow-gap semiconductors
 研究代表者
鈴木 寿一(Suzuki, Toshi-kazu)
北陸先端科学技術大学院大学・ナノマテリアルテクノロジーセンター・教授
研究者番号:80362028

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000円

研究成果の概要(和文):低誘電率ホスト材料上InAs薄膜構造(InAs/Iow-k構造)を作製し、この系の電流低周波 ノイズの挙動を調べた結果、InAs薄膜内電子のクーロン相互作用の特徴的長さが20 m程度であることがわかっ た。また、InAs/Iow-k構造におけるInAsとIow-k材料の間に高誘電率酸化物を挿入したInAs/high-k/Iow-k構造の 作製に成功し、この系においては、界面の幾何学的不均一性による電子の散乱は抑制されるものの、界面近傍の 意図せぬ固定電荷によるクーロン散乱の影響が大きいことが示された。

研究成果の概要(英文):We fabricated and investigated InAs/low-k structures, where high-quality InAs thin films are bonded on host low-dielectric-constant (low-k) flexible substrates. From low-frequency noise measurements of the InAs/low-k, we found that the relevant length of Coulomb interaction is ~ 20 nm for electrons in the InAs. We also fabricated and investigated InAs/high-k/low-k structures, where high-k insulator layers are inserted between the InAs and the low-k. As a result, it is found that the InAs/high-k/low-k can suppress interface fluctuation scattering of electrons, whereas Coulomb scattering is enhanced by unintentional interface fixed charges.

研究分野: 化合物半導体エレクトロニクス

キーワード: 狭ギャップ半導体 低次元系 クーロン相互作用 固定電荷

1.研究開始当初の背景

低次元における量子閉じ込め効果を用い れば、半導体励起子の束縛エネルギーを増大 させることが可能である。例えば、理想的二 次元系では、励起子束縛エネルギーは三次元 系の場合の4倍に増大する。さらに、外部異 種材料中に存在する半導体低次元構造にお いては、鏡像電荷効果が生じ、半導体内キャ リアのクーロン相互作用を外部異種材料と の誘電率差によって変調することが可能で ある。半導体内キャリアの運動は低次元に限 定されるものの、クーロン相互作用は外部異 種材料の誘電率に依存するためである。この ことに基づき、低誘電率材料中にある半導体 低次元構造におけるクーロン相互作用増 強・励起子束縛エネルギー増大が早くから理 論的に予想されていた。

しかしながら、エピタキシャル結晶成長で 得られる低次元半導体ヘテロ構造では、この 効果が顕著となる程の誘電率差を得ること が難しい。特に、束縛エネルギーが元来小さ い InAs などの狭ギャップ半導体における中 赤外領域励起子については、充分に大きい励 起子束縛エネルギー得ることが困難である。 一方、狭ギャップ半導体のエピタキシャルリ フトオフと、ファンデアワールス貼付を用い れば、誘電率差が大きい外部異種材料上に狭 ギャップ半導体薄膜を形成することが可能 である。これによれば、狭ギャップ半導体低 次元構造と外部異種材料の間に充分大きい 誘電率差を得て、上記のクーロン相互作用の 制御、ひいては励起子束縛エネルギー増大を 実現できる可能性がある。

2.研究の目的

狭ギャップ |||-∨ 族化合物半導体における 中赤外領域励起子の束縛エネルギー制御に 向けては、外部異種材料の誘電率を変化させ た半導体低次元構造を作製し、半導体内キャ リアのクーロン相互作用を変調することが 有効である可能性がある。そこで、狭ギャッ プ || - V 族化合物半導体薄膜をエピタキシャ ルリフトオフとファンデアワールス貼付に よって異種ホスト材料上に形成した低次元 構造の作製と評価を行い、上記の可能性を検 証する。この際、半導体に接する外部異種材 料として系統的に誘電率を変化させること が可能な絶縁体に関する技術を開発し、半導 体内キャリアのクーロン相互作用が外部異 種材料の誘電率にどのように依存するかに ついて知見を得ることを目指す。

3.研究の方法

異種ホスト材料上に狭ギャップ III-V 族化 合物半導体である InAs の高品質薄膜が形成 された構造を作製する。具体的には、InAs 薄 膜をエピタキシャルリフトオフするための 積層構造を分子線エピタキシー格子不整結 晶成長によって作製し、エピタキシャルリフ トオフされた InAs 薄膜をファンデアワール ス力によって低誘電率異種ホスト材料上に 貼付形成する。また、InAs 薄膜とホスト材料 の間に誘電率を変化させた絶縁体を挿入し た構造を作製する技術を検討する。このため に、組成比の制御によって誘電率を系統的に 変化させることが可能な混合酸化物を成膜 し、その物性を評価する。こうして得られた 構造について、半導体内キャリアのクーロン 相互作用を評価する。

- 4.研究成果
- (1) InAs/Iow-k 構造の作製と評価

図 1 に示すプロセスを用いて、低誘電率 (low-k)異種ホスト材料上 InAs 薄膜構造 (InAs/Iow-k構造)を作製した。このプロセス では、エピタキシャルリフトオフした InAs 薄膜を中間支持体に保持した後、ファンデア ワールス力によって low-k 材料上に貼付形成 する。low-k 材料として比誘電率が約3の polyethylene terephthalate (PET)を用いた。 また、InAs 膜厚は、ウエットエッチングによ って~ 10-100 nm の範囲で制御した。このと き、InAs 薄膜内に二次元的に閉じ込められた 電子は高い移動度を示すが、膜厚の減少とと もに移動度低下が観測された。この電子移動 度の膜厚依存性は、InAs/Iow-k 界面の幾何学 的不均一性による散乱と界面電荷からのク ーロン相互作用による散乱が支配的な電子 散乱機構であることを示している。

この InAs/Iow-k 構造における電流低周波 ノイズを調べた結果、図2に示すように大き い1/f ノイズが観測された。このときのHooge パラメータは、低い電子移動度を有する InAs/GaAs 構造と比較してかなり大きい。1/f ノイズの膜厚依存性から、上記の散乱機構に ともなって生じる移動度揺らぎがノイズを もたらしていることが明らかとなった。移動 度とその揺らぎの解析によって、界面の幾何 学的不均一性が 2 nm 程度であること、界面 における電荷が 1×10¹² cm⁻² 程であること、 クーロン相互作用の特徴的な長さが 20 nm 程 度であることがわかった。このクーロン相互 作用は、InAs 薄膜に接する外部異種材料の誘 電率を系統的に変化させることで変調でき る可能性がある。

(2) 誘電率を系統的に変化させることが可能な混合酸化物

InAs 薄膜に接する材料の誘電率がクーロン相互作用に与える影響を明らかにするには、上記構造における InAs と Iow-k 材料の間に所望の誘電率を有する絶縁層を挿入した試料による検討が有効である。そこで、誘電率を系統的に制御することが可能な絶縁



図 1. InAs/Iow-k 構造の作製プロセス



図 2. InAs/Iow-k 構造における電流低周波 ノイズスペクトル

体として、混合酸化物 AITiO の原子層堆積技 術を検討した。AITiO は、AI₂O₃ と TiO₂ の混合 酸化物であり、AI と Ti の組成比による誘電 率制御の可能性がある。原子層堆積における 原料として、trimethyl-aluminum (TMA)、 tetrakis-dimethylamino-titanium (TDMAT)、 H₂O を用い、TMA-H₂O と TDMAT-H₂O の堆積サイ クル数によって組成を変化させた AITiO を成 膜することで、その誘電率を系統的に制御で きることを確認した。

AITiO 酸化物中の深い準位について調べる ために、これをゲート絶縁膜として用いた GaN 系金属-絶縁体-半導体(MIS)電界効果デ バイスを作製し、低周波ノイズを測定したと ころ、Lorentz 型電流ノイズスペクトルが観 測された。このノイズスペクトルと Poole-Frenkel 型のゲートリーク電流の両者 を解析することで、深い準位のエネルギーレ ベルの評価が可能であることが示された。

(3) InAs/high-k/low-k構造の作製と評価

InAs/Iow-k構造における InAs と Iow-k 材 料の間に所望の誘電率を有する酸化物絶縁 層を挿入した試料を作製する技術を検討し た。作製プロセスについての試行錯誤的検討 を経て、図3 に示すプロセスを用いた InAs/high-k/Iow-k構造の作製に成功した。 このプロセスでは、エピタキシャルリフトオ フした InAs 薄膜を中間支持体に保持した後、 InAs 上に AI₂0₃絶縁層を原子層堆積してから ファンデアワールス力によって Iow-k 材料上 に貼付形成する。ただし、この際、プロセス 途中での試料変形を避けるために、InAs に接 する AI₂0₃ 絶縁層に加えて、変形抑制の役割

を果たす AIN 絶縁層を用いた。得られた InAs/high-k/low-k 構造に対する特性評価と 解析を行った。図4に示す電子移動度の膜厚 依存性から、InAs 膜厚 15 nm 程度以下におけ る電子移動度低下は観測されず、界面の幾何 学的不均一性による散乱が抑制されている ことが示された。この InAs/high-k/low-k 構 造においては、Al₂O₃の高い比誘電率(約 10) のために、InAs/Iow-k構造と比較してクーロ ン相互作用も抑制されることが期待できる。 しかしながら、この構造におけるクーロン散 乱による電子移動度は InAs/Iow-k 構造より 低いことがわかった。さらに、InAs 薄膜内の 電子密度は InAs/Iow-k 構造より高くなった。 これにより、原子層堆積した Al₂O₃ 絶縁層内 のドナーから InAs 薄膜への変調ドーピング が生じており、イオン化ドナーが界面近傍の 意図せぬ固定電荷としてクーロン散乱を引 き起こしていることが予想された。

上記の可能性を詳しく調べるため、走査透 過型電子顕微鏡(STEM)による InAs/Al₂O₃界面 近傍の評価を行った。図5に InAs/Al₂0₃界面 近傍の STEM 高角度環状暗視野(HAADF)像を示 す。さらに、STEM 内でエネルギー分散 X 線分 光法(EDX)および電子エネルギー損失分光法 (EELS)による解析を行った。図 6 に、EDX の 0-K 信号強度、EELSの0-K エッジ信号強度、 EELSの0-Kサテライト信号強度の位置依存性 を示す。0-K 信号強度と 0-K エッジ信号強 度が界面で立ち上がる同一の位置依存性を 示すのに対し、0-K サテライト信号強度は Al₂0、絶縁層内で界面から 1 nm 程度離れた位 置で立ち上がる。これは、Al₂03絶縁層内で界 面から 1 nm 程度の範囲にのみ正にイオン化 した酸素欠損が存在していることを示唆し ている。これにより、図7のバンド図に示す ように、界面近傍における Al,O, 絶縁層中の 酸素欠損がドナーとして変調ドーピングを



図 3. InAs/high-k/low-k 構造の作製プロセス



図 4. InAs/high-k/low-k 構造および InAs/low-k 構造における電子移動度の膜 厚依存性





図 5. InAs/AI₂0₃界面近傍の STEM-HAADF 像







引き起こし、イオン化して正に帯電した酸素 欠損ドナーが界面近傍の固定電荷となって いることが強く示唆された。この意図せずに 発生する固定電荷は InAs 薄膜内キャリアの クーロン相互作用に大きく影響しており、 InAs 薄膜に接する外部異種材料の誘電率に よるクーロン相互作用の変調を検証するう えでの障害であることがわかった。

(4) 混合酸化物内の固定電荷

混合酸化物 AITiO について、原子層堆積に よって得られた薄膜において意図せず発生 する固定電荷に関する詳しい検討を行った。 原子層堆積におけるサイクル数によって組 成と膜厚を精密に制御した AITiO ゲート絶縁 膜を有する GaN 系 MIS 電界効果デバイスを作 製し、その閾値電圧の絶縁膜厚依存性を系統 的に調べることで、混合酸化物内の固定電荷 についての知見を得ることを試みた。その結 果、閾値電圧は絶縁膜厚に線形に依存するこ とがわかり、半導体との界面近傍に存在する 正の固定電荷が支配的であることが明らか となった。この正の固定電荷の密度は、AITiO 中の AI 組成が高いほど高く、Ti 組成の増加 とともに減少する。また、電子トラップをも たらす界面準位密度をコンダクタンス法で 調べたところ、固定電荷密度と界面準位密度 の間には明確な相関が存在しないことがわ かった。この正の固定電荷は、酸化物中の酸 素欠損ドナーがイオン化したものである可 能性が高く、それを前提とすれば、上記の組 成依存性は、Ti 組成の増加とともに酸素欠損 に由来するドナーの生成確率が低下するこ とを意味している。この現象は、Ti-0 および AI-0 の結合エネルギーの差異から説明でき ると考えられる。また、このような酸化膜中 の固定電荷をふまえたデバイス閾値電圧制 御を検討した。

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計4件)

[1] S. P. Le, D. D. Nguyen, and <u>T. Suzuki</u>, "Insulator-semiconductor interface fixed charges in AlGaN/GaN metalinsulator-semiconductor devices with Al₂O₃ or AlTiO gate dielectrics" Journal of Applied Physics (査読有) 123 (2018) 034504-1~7. (DOI: 10.1063/1.5017668)

[2] T. Ui, R. Mori, S. P. Le, Y. Oshima, and <u>T. Suzuki</u>, "An InAs/high-k/low-k structure: electron transport and interface analysis" AIP Advances (査読 有) 7 (2017) 055303-1~8. (DOI: 10.1063/1.4983176)

[3] S. P. Le, T. Ui, T. Q. Nguyen, H.-A. Shih, and <u>T. Suzuki</u>, "Low-frequency noise in AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulatorsemiconductor field-effect transistors" Journal of Applied Physics (査読有) 119 (2016) 204503-1~6. (DOI:10.1063/1.4952386)

[4] S. P. Le, T. Ui, and <u>T. Suzuki</u>, "Low-frequency noise in InAs films bonded on low-k flexible substrates" Applied Physics Letters (査読有) 107 (2015) 192103-1~4. (DOI: 10.1063/1.4935458)

[学会発表](計7件)

[1] 佐藤拓, 瓜生和也, 岡安潤一, 君島正幸, <u>鈴木寿一</u>, 「ダブルリセス構造を有するノーマリ オフ型 AlGaN-GaN MOSFET の DIBL 特性(招 待講演)」電気学会電子デバイス研究会, 2018/03/27, 絹の渓谷碧流(栃木県日光市) [2] T. Sato, K. Uryu, J. Okayasu, M. Kimishima, and <u>T. Suzuki</u>, "Drain-induced barrier lowering in normally-off AlGaN-GaN MOSFETs with single- or double-recess overlapped gate" 49th International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM), 2017/09/21, Sendai International Center (Sendai, Miyagi).

[3] S. P. Le, D. D. Nguyen, and <u>T. Suzuki</u>, "Threshold voltages of Al₂O₃/AlGaN/GaN and AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulatorsemiconductor devices" 49th International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM), 2017/09/21, Sendai International Center (Sendai, Miyagi).

[4] T. Ui, R. Mori, S. P. Le, Y. Oshima, and <u>T. Suzuki</u>, "Fabrication and characterization of InAs/high-k/low-k structures" 48th International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM), 2016/09/27, Tsukuba International Congress Center (Tsukuba, Ibaraki).

[5] S. P. Le, T. Ui, and <u>T. Suzuki</u>, "Low-frequency noise exponents in InAs thin films on flexible or GaAs(001) substrate" 43rd International Symposium on Compound Semiconductors, 2016/06/27, Toyama International Conference Center (Toyama).

[6] S. Yamaguchi, T. Ui, J. Liang, H.-A. Shih, and <u>T. Suzuki</u>, "Fabrication and characterization of AlTiO/InAIN/AIN/GaN metal-Insulator-semiconductor fieldeffect transistor" 47th International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM), 2015/09/28, Sapporo Convention Center (Sapporo, Hokkaido).

[7] S. P. Le, T. Ui, T. Q. Nguyen, H.-A. Shih and <u>T. Suzuki</u>, "Low-frequency noise in AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulatorsemiconductor heterojunction fieldeffect transistors" 47th International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM), 2015/09/28, Sapporo Convention Center (Sapporo, Hokkaido).

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕

出願状況(計0件) 取得状況(計0件) 〔その他〕 ホームページ http://www.jaist.ac.jp/nmcenter/labs/suzuki-www

6.研究組織

(1)研究代表者
鈴木 寿一(SUZUKI Toshi-kazu)
北陸先端科学技術大学院大学・ナノマテリ
アルテクノロジーセンター・教授
研究者番号: 80362028

(2)研究分担者 なし

(3)連携研究者 なし

(4)研究協力者 なし